



ALLIED SUPREME CORP.
(4770.TW)

上品綜合工業(股)公司 第三季法人說明會

*We are the company which can offer you
complete solution in Fluoropolymer*

<https://www.alliedsupreme.com/>

免責聲明

- 本營運成果說明對當前預期性的前瞻性陳述，存在某種程度風險及不確定性，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果存在某種程度的差異。
- 除法律要求外，我們對於新資訊或未來事件不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

Contents

1. 公司介紹
2. 經營績效
3. 營運展望
4. Q & A



01

公司介紹

關於上品



Taiwan

- 📍 Headquarter 台北
- 📍 Plant, R&D 彰化
- 📍 Office 新竹
- 📍 Office 台南

China 100%子公司

- 📍 Plant、R&D 浙江嘉興

USA 100%子公司

- 📍 Office Arizona



創立時間
1981年



實收資本額
799,760,000元



上市時間
2021/12
股票代號 4770



員工人數
集團員工762人
台灣總公司485人



台灣生產基地、研發中心
/ 彰濱工業區 /

主要產品及產業概況

上游原料 Raw Material

Fluoropolymer
Raw Material Provider



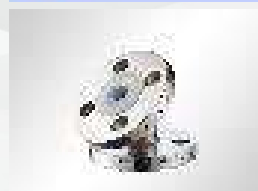
上品集團生產產品 ASC Products

Semi-Finished
Products



Final Products

內襯設備
內襯管件



下游客戶 Customers

Customers

IC Industry
(半導體產業)

EL Chemical Industry
(電子化學品產業)

LCD Industry
(面板產業)

Petrochem
(化工產業)

產品應用

高純電子化學品為半導體製程良率的關鍵，
TEFPASS®為高純化學品品質維穩的成功所在



氧化擴散
薄膜沉積 / Deposition

High Purity Chemical

Stable quality of IC chips

High Yield Rate

Green & circular economy

清洗 / Wet cleaning

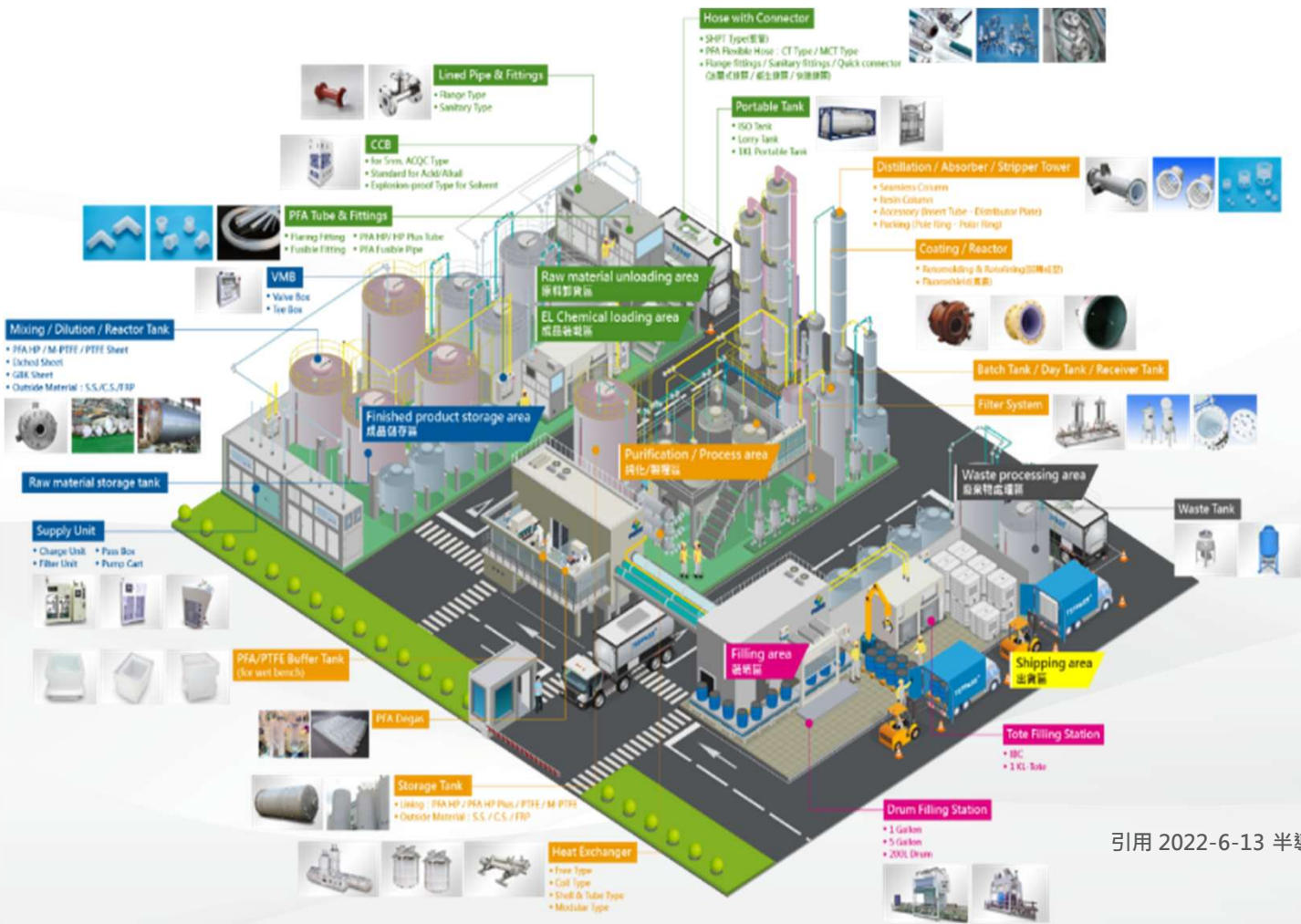
H₂O₂雙氧水 + NH₄OH氨水 + H₂O (APM)
H₂O₂雙氧水 + HCL鹽酸 + H₂O (HPM)
H₂O₂雙氧水 + H₂SO₄硫酸 + H₂O (SPM)
HF氫氟酸 + H₂O (DHF)
NH₄OH氨水 + HF氫氟酸 + H₂O (BHF)
NH₄F + HF氫氟酸 (BOE/BHF)
H₃PO₄磷酸, IPA異丙醇

蝕刻/去光阻 / Etching

HF氫氟酸, H₂SO₄硫酸,
H₃PO₄磷酸,
Stripper剝離液, BOE,
Al- Etching, Cu-Etching,
Thinner光阻稀釋液
(PGMEA, PGME)

離子植入 / Ion implantation
拋光研磨 / CMP
檢測產出

氟素設備應用-建廠設備 for 電子化學品供應鏈

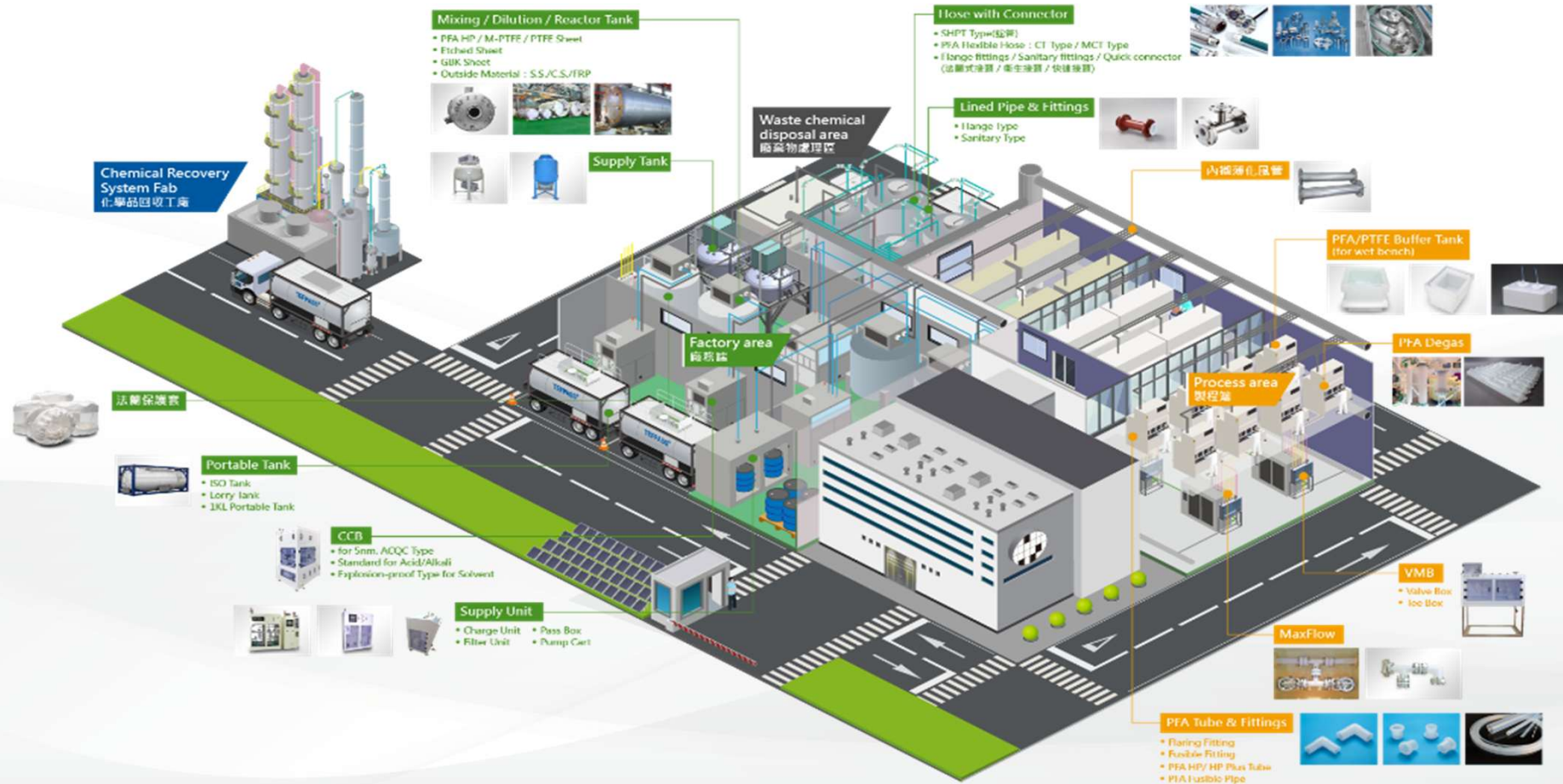


中文名稱	特性	液態化學品 在製程使用佔比
硫酸	三大強酸、具腐蝕性	88%
雙氧水	與酸性化學品搭配清洗	
氨水	弱鹼清洗、對特定金屬具腐蝕性	
氫氟酸	強酸、可與硝酸、雙氧水、氨水搭配使用	
異丙醇	清洗晶圓	
硝酸	三大強酸、具腐蝕性	
鹽酸	三大強酸、具腐蝕性	
磷酸	強酸、具腐蝕性、可與雙氧水搭配使用	

中文名稱	特性	液態化學品 在製程使用佔比
光阻液	耐蝕刻薄膜材料，溶解度經UV曝光後變化	12%
光阻稀釋液	清洗晶圓旋轉塗佈後不必要的光阻	
顯影液	剝落正光阻經破壞後轉化成的有機酸	
蝕刻液	去除未受光阻保護的薄膜	
剝離液	剝離未被破壞的光阻	
研磨液	與機械搭配用於CMP中研磨介電層跟金屬層	

引用 2022-6-13 半導體行業觀察

氟素設備應用-建廠設備 for 半導體晶圓製造



氟素設備應用-化學品運輸槽車



上品為減少浪費及降低塑料桶廢棄物產生而努力

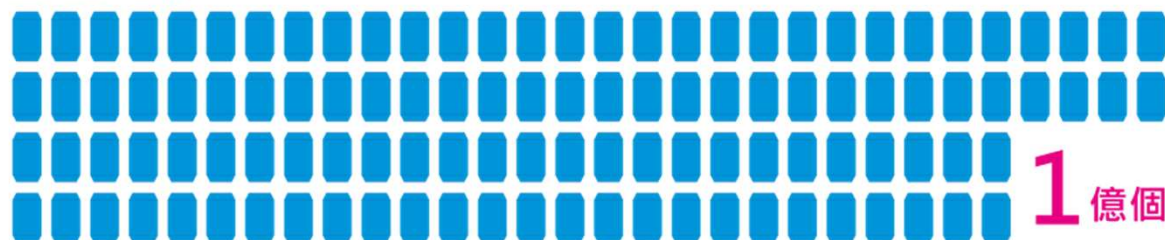
200L PE桶



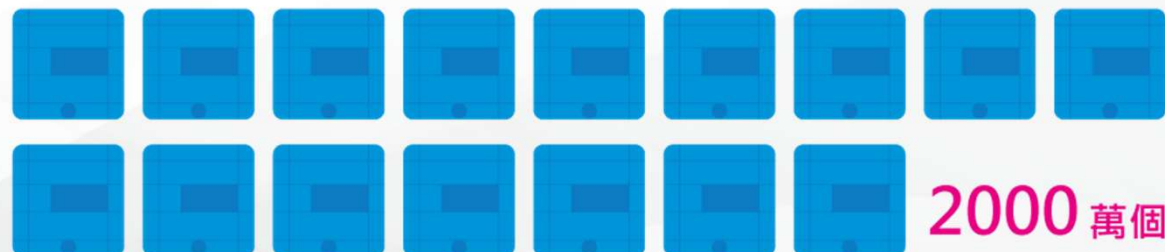
1000L PE桶



200L PE桶, 10年產生的廢棄物：



1000L PE桶, 10年產生的廢棄物：



TEFPASS®Sheet/GBK Lined ISO-TANK, 10年產生的廢棄物：

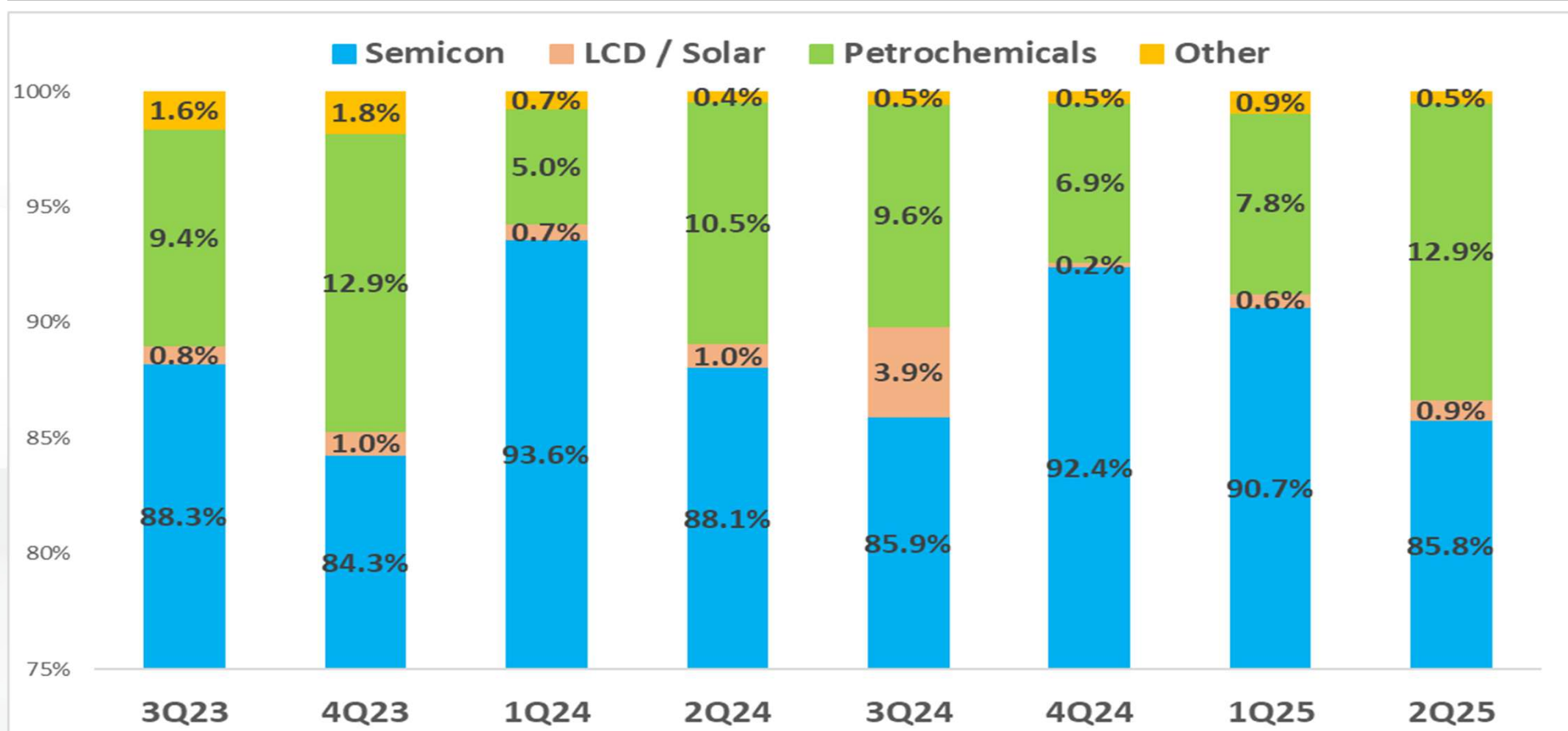


A large, stylized graphic on the left side of the slide. It features a blue and black border containing a grayscale image of a crowd, a large white 3D bar chart with an upward-pointing arrow, and a network of glowing white nodes connected by lines, all set against a dark, textured background.

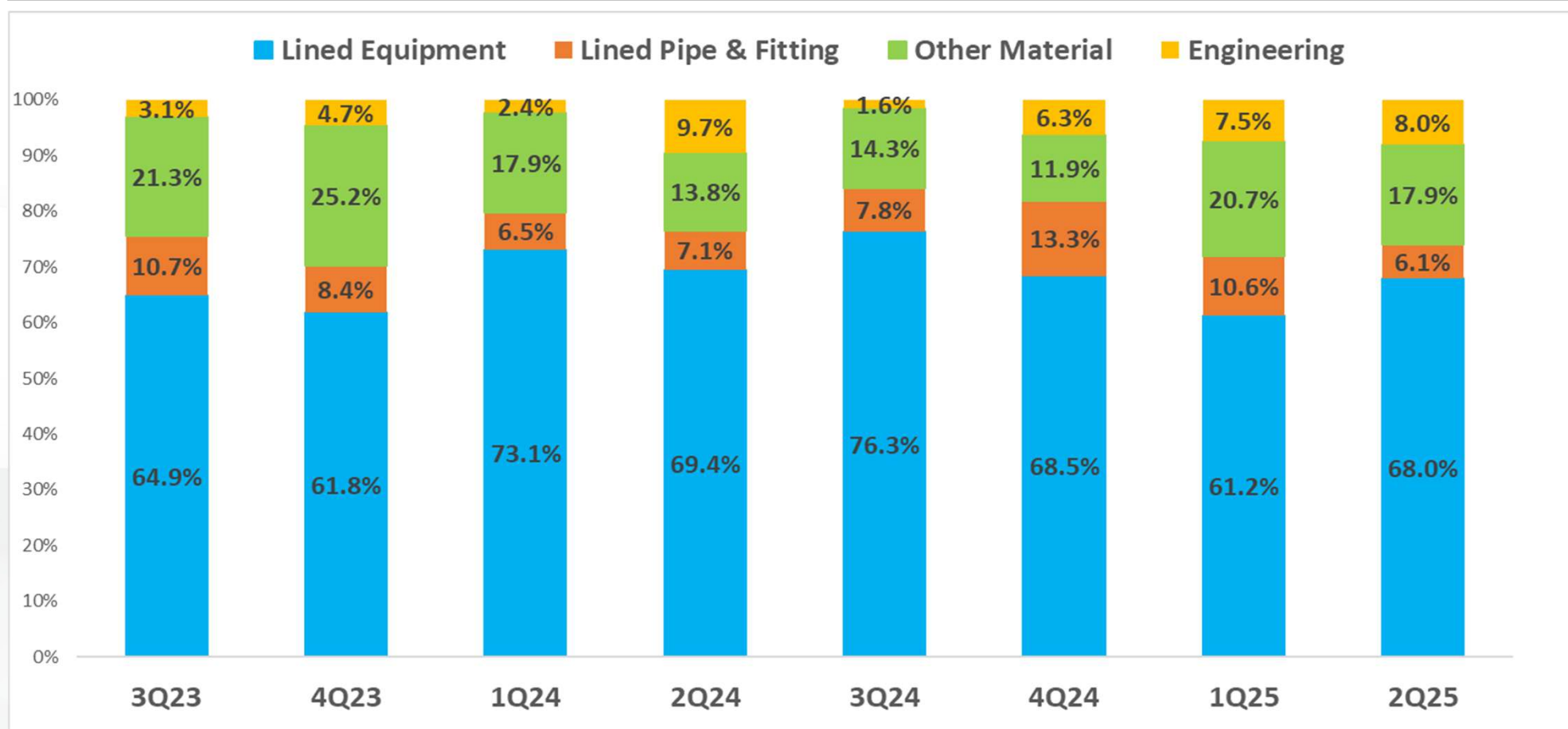
02

經營績效

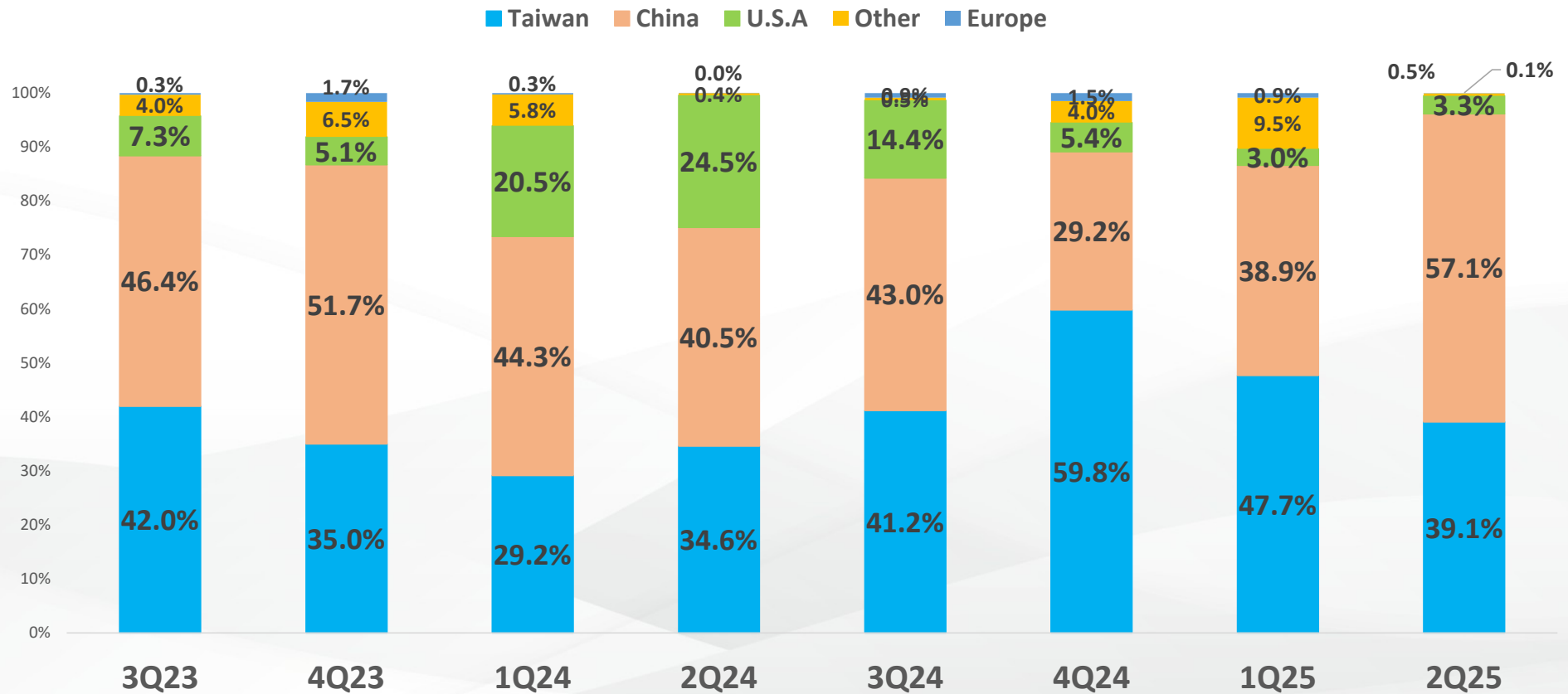
2025 Sales revenue % by Industries (産業別)



2025 Sales revenue % by Products (產品別)



2025 Sales revenue % by Customers Location (地區別)



Quarterly Consolidated Income Statement

In NT\$ thousands

(單位：新台幣仟元)	2Q25	1Q25	QoQ
營業收入	1,312,327	965,850	36%
營業毛利	490,266	352,027	39%
營業費用	137,614	118,018	17%
營業淨利	352,652	230,938	53%
營業外收支	(61,041)	27,280	-324%
稅前淨利	291,611	258,218	13%
所得稅費用	71,403	50,440	42%
本期淨利	220,208	207,778	6%
每股盈餘	2.75	2.60	0.16
比率 %	2Q25	1Q25	ppt
毛利率	37.4%	36.4%	0.9
營業費用率	10.5%	12.2%	(1.7)
營業利益率	26.9%	23.9%	3.0
業外收支率	-4.7%	2.8%	(7.5)
稅前淨利率	22.2%	26.7%	(4.5)
純益率	16.8%	21.5%	(4.7)
有效稅率	24.5%	19.5%	5.0

營業收入與毛利

2Q25單季營收13.12億元，較上季成長36%；單月毛利率37.4%，較上季毛利率增加，單季營業毛利增加約1.38億元。

營業費用

2Q25單季營業費用為1.38億元，因單季營收增加，營業費用率回到10.5%左右的水準。

營業外收支

2Q25單季業外損失為6104萬元，主要係受到第二季台幣升值的影响。

所得稅率

2Q25所得稅費用為7140萬元，較上季增加2096萬元，主要是受到未分配盈餘加徵5%的影響。(2024年稅後淨利較佳，影響今年課的未分配盈餘稅增加)

稅後淨利

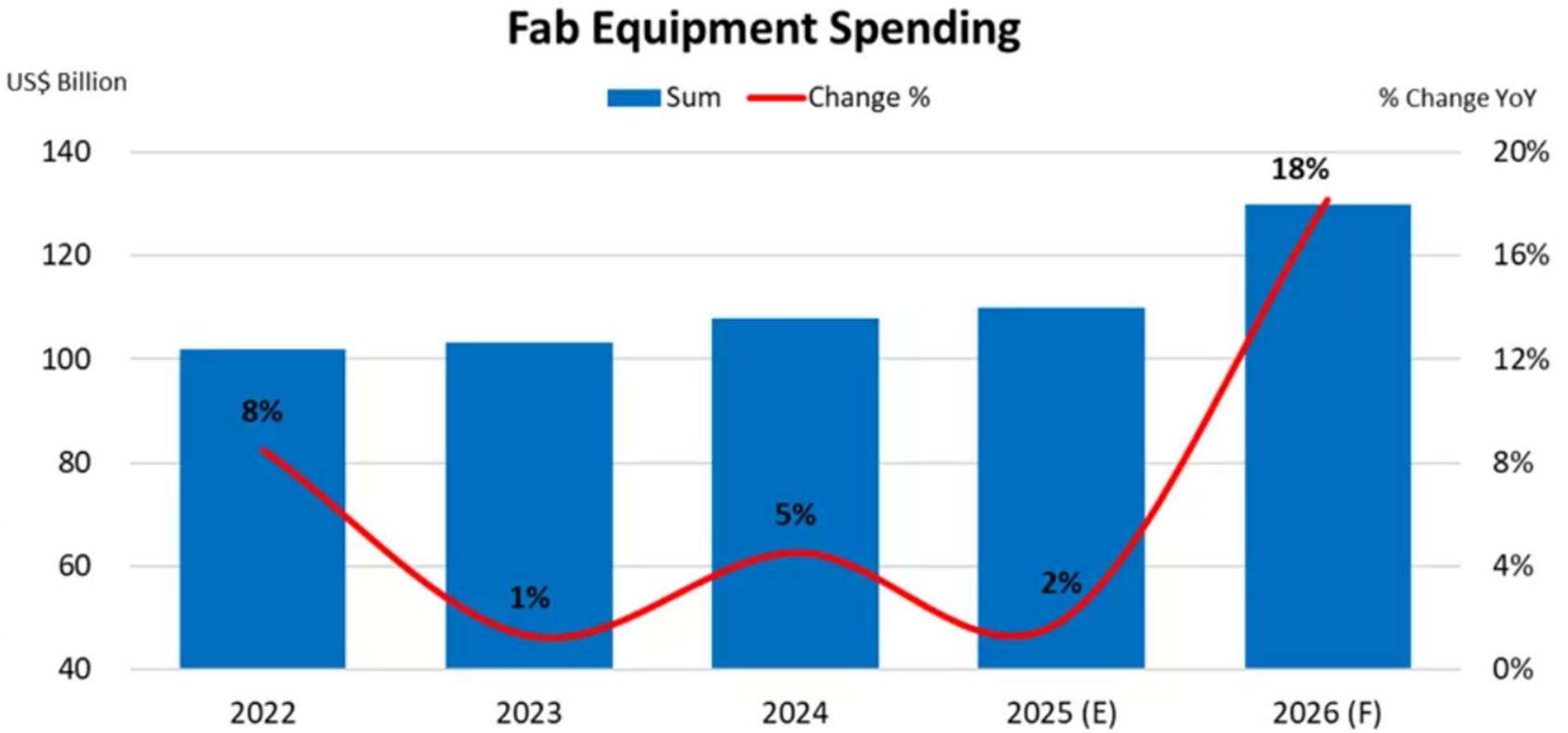
2Q25單季稅後淨利為2.2億元，較上季增加1243萬元。
2Q25單季EPS為2.75元，較上季增加0.15元。



03

營運展望

全球晶圓廠設備投資預計於 2025 年達到 1,100 億美元



Source: World Fab Forecast Report, 1Q25 Update, Published By SEMI

<https://www.semi.org/en/semi-press-release/global-fab-equipment-investment-expected-to-reach-110-billion-dollar-in-2025>



04

Q & A



上品綜合工業股份有限公司
(4770.TW)

Investor Relations

劉彥志 Bryson Liu

ir@alliedsupreme.com

<http://www.alliedsupreme.com>

*We are the company which can offer
you complete solution in Fluoropolymer*